

Title (en)

Low impedance electrical resistor and method of making it

Title (de)

Niederohmiger elektrischer Widerstand und Verfahren zur Herstellung solcher Widerstände

Title (fr)

Résistance électrique de basse impédance et procédé de fabrication

Publication

**EP 1283528 A2 20030212 (DE)**

Application

**EP 02015940 A 20020717**

Priority

- DE 10139323 A 20010810
- DE 10153273 A 20011029

Abstract (en)

Low impedance electrical resistor comprises a flat rectangular metal element (1') made of a resistor alloy, and connecting contacts (4', 4'') galvanized on opposite ends of the main surface of the metal element. The end faces of the metal element and the connecting contacts on these ends and the side surface (8) of the metal element perpendicular to the end faces and the connecting contacts are aligned with each other perpendicular to the plane of the main surface of the metal element. An Independent claim is also included for a process for producing the above low impedance electrical resistor using photolithographic production of a covering mask formed by parallel strips, galvanization of a layer only on the surface supporting the covering mask, and separation of the galvanized layer. Preferred Features: The metal element is a foil fixed on a substrate with its side facing away from the connecting contacts.

Abstract (de)

Zur Herstellung niederohmiger elektrischer Widerstände aus einem Blech (1') oder einer Folie aus einer metallischen Widerstandslegierung wird auf eine Vielzahl photolithographisch definierter paralleler Streifen, die sich mit gleichmäßigen gegenseitigen Abständen über die gesamte Blech- bzw. Folienoberfläche erstrecken, galvanisch ein die Anschlusskontakte (4', 4'') der Widerstände bildendes Metall abgeschieden. Zum Vereinzeln der Widerstände wird das galvanisierte Metallstück (1') längs senkrecht zueinander verlaufender Schnittebenen zersägt, von denen die Schnittebenen der einen Gruppe jeweils einen der Anschlusskontaktstreifen in deren Längsrichtung zerteilen. <IMAGE>

IPC 1-7

**H01C 17/28**; **H01C 1/142**

IPC 8 full level

**H01C 1/142** (2006.01); **H01C 7/00** (2006.01); **H01C 7/06** (2006.01); **H01C 17/00** (2006.01); **H01C 17/28** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01C 1/142** (2013.01); **H01C 7/003** (2013.01); **H01C 7/06** (2013.01); **H01C 17/003** (2013.01); **H01C 17/281** (2013.01)

Cited by

CN102969099A; DE10338041B3; US9916921B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1283528 A2 20030212**; **EP 1283528 A3 20030716**; **EP 1283528 B1 20041013**; AT E279779 T1 20041015; DE 50201270 D1 20041118; ES 2229026 T3 20050416

DOCDB simple family (application)

**EP 02015940 A 20020717**; AT 02015940 T 20020717; DE 50201270 T 20020717; ES 02015940 T 20020717